



XCC 010

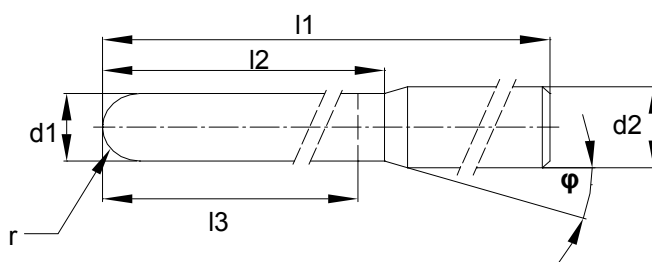
Seite / Page 1/1

MICRO CUTTING TOOLS

HPTec MICRO-Line
für Lithium-Disilikat-Glaskeramik
HPTec MICRO-Line
for lithium disilicate glass-ceramic

Schleifstift mit Kugelkopf, zylindrisch
(galv. Diamantbeschichtet),
für Lithium-Disilikat-Glaskeramik

Grinding pin with ball-end, cylindrical
(electroplated Diamond coated),
for lithium disilicate glass-ceramic



Typ	XCC 010	Type	XCC 010
Norm	HPTec-Werknorm	Standard	HPTec Standard
Spiralwinkel	n. v.	Helix angle	n. a.
Zylinderschaft	DIN 6535 HA	Straight shank	DIN 6535 HA
Beschichtung	galv. Diamantbeschicht.	Coating	elect. Diamond coating
Schneidstoff	Diamant	Cutting material	Diamond

d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	a	φ	Korn.	Art. Nr. / Art. No.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	part.s.	
1,00	0,50	10,00	40,00	12,50	3,00	-	45	F	510428
2,50	1,25	15,00	40,00	15,00	3,00	-	29	G	510429
1,00	0,50	10,00	40,00	10,30	3,00	-	30	F	510430*
2,00	1,00	15,00	40,00	15,00	3,00	-	30	G	510434*
2,50	1,25	15,00	40,00	15,00	3,00	-	30	G	510431*
1,00	0,50	10,00	40,00	12,50	6,00	-	45	F	510426
2,50	1,25	15,00	40,00	15,00	6,00	-	29	G	510427
2,50	1,25	15,00	50,00	15,00	6,00	-	18	G	510425
1,00	0,50	10,00	50,00	10,30	6,00	-	30	F	510432
2,50	1,25	15,00	50,00	15,00	6,00	-	30	G	510433
2,00	1,00	15,00	50,00	15,00	6,00	-	30	G	510435

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / further dimensions available on request

Key: **F** - fine particel size, **G** - coarse particle size

* Schaft vorbereitet für Sicherungsring / shank prepared for snap ring

HPTec GmbH
Im Karrer 6
D-88214 Ravensburg
Germany

Tel.: +49 (0)751-7669-0
Fax: +49 (0)751-7669-139
E-Mail: sales@hptec.de
Internet: www.hptec.de

HPTEC